

2016 ICMSE Conference

2016年材料/科学/工程国际学术会议

Important Dates (重要日期)

征文截稿日期(终稿截稿日期):2016年06月07日

论文提交邮箱地址:icmse@icmse-conf.org

邮件确认通知:提交日期后的2-3个工作日

会议日期:2016年06月24-26日

会议地点:中国 广东省 广州市

会议论文集出版日期:会议结束后1个月内

*投稿作者可以不参加会议.

*所有被录用的文章,不仅可以做口头发表,也可以做海报展示.

About 2016 ICMSE

关于会议的更多内容请访问: <http://www.icmse-conf.org/>

Call for Paper (会议范围)

材料/科学/工程等各个技术领域

Publication (出版期刊)

会议论文将由TTP出版社的期刊Key Engineering Materials (ISSN:1662-9795) 出版并提交至以下数据库进行检索.

- **Ei Compendex** (CPX) www.ei.org.

- Elsevier : **SCOPUS** www.scopus.com.
- Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com.
- Google Scholar scholar.google.com.
- Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com.
- Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org.
- SCImago Journal & Country Rank (SJR) www.scimagojr.com.
- EBSCO www.ebsco.com.
- Thomson Reuters (WoS), all volumes are submitted and selected ones will be indexed.

KEM 相关链接:www.scientific.net/KEM/details

本次会议的出版连接:www.scientific.net/conference-1420

Registration (会议注册)

中国投稿作者文章版面费为2800元人民币(6页以内),超出页数会适当另加费用;同一作者的两篇以上不同文章给予价格优惠.

Contact (联系方式)

E-mail:icmse@icmse-conf.org

工作QQ:3336304307

Tel: (China) 132-4499-1803

(Korea) +82-70-5089-4955

(USA) +1-217-419-1129

URL:<http://www.icmse-conf.org/>